



# PacMOS Technologies Holdings Limited

## (弘茂科技控股有限公司)\*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股票代號：1010)

### 截至二零零四年十二月三十一日止年度 綜合業績公佈

弘茂科技控股有限公司(「本公司」)董事謹此公佈本公司及其附屬公司(合稱「本集團」)截至二零零四年十二月三十一日止年度之經審核綜合業績。

#### 經審核綜合業績

截至二零零四年十二月三十一日止年度

	附註	二零零四年 千港元	二零零三年 千港元
營業額	2	163,961	121,700
銷售成本		<u>(118,012)</u>	<u>(81,743)</u>
毛利		45,949	39,957
其他收入		946	1,110
分銷成本		(3,513)	(3,242)
一般及行政開支		(25,562)	(28,261)
其他經營(開支)／收入		<u>(99,574)</u>	<u>216,449</u>
經營(虧損)／溢利		(81,754)	226,013
財務費用		<u>(1,234)</u>	<u>(1,627)</u>
除稅前(虧損)／溢利	3	(82,988)	224,386
稅項		<u>(2,888)</u>	<u>(1,494)</u>
未計少數股東權益 之(虧損)／溢利		(85,876)	222,892
少數股東權益		<u>(5,512)</u>	<u>(6,180)</u>
股東應佔(虧損)／ 溢利淨額		<u>(91,388)</u>	<u>216,712</u>
每股基本(虧損)／ 盈利(港仙)	5	<u>(27.15)</u>	<u>64.39</u>
每股攤薄盈利(港仙)	5	<u>不適用</u>	<u>不適用</u>

## 經審核綜合業績附註

### 1. 呈報基準

賬目乃根據香港普遍接納之會計原則編撰，並符合香港會計師公會頒佈之會計準則。

### 2. 分項資料

本集團按主要業務及地區劃分之營業額及所佔業績之分析如下：

#### (a) 按主要業務劃分：

	營業額		經營(虧損)/溢利	
	二零零四年 千港元	二零零三年 千港元	二零零四年 千港元	二零零三年 千港元
集成電路產品設計、 分銷及買賣以及 提供相關代理服務	160,086	117,380	15,365	5,614
持有投資物業(附註4)	3,875	4,320	2,116	2,531
投資控股	—	—	(94,629)	214,498
未分配數額 及抵銷	—	—	(4,606)	3,370
	<u>163,961</u>	<u>121,700</u>	<u>(81,754)</u>	<u>226,013</u>
財務費用			(1,234)	(1,627)
除稅前(虧損)/溢利			<u>(82,988)</u>	<u>224,386</u>

#### (b) 按地區劃分：

	營業額		所佔經營(虧損)/ 溢利淨額	
	二零零四年 千港元	二零零三年 千港元	二零零四年 千港元	二零零三年 千港元
香港	3,875	4,320	3,875	4,320
台灣	152,533	106,616	38,207	29,977
中華人民 共和國	7,553	10,764	3,867	5,660
	<u>163,961</u>	<u>121,700</u>	<u>45,949</u>	<u>39,957</u>
其他收入 (開支)/收入淨額			946	1,110
			<u>(129,883)</u>	<u>183,319</u>
除稅前(虧損)/溢利			<u>(82,988)</u>	<u>224,386</u>

3. 除稅前(虧損)／溢利已扣除及計入下列各主要項目：

	二零零四年 千港元	二零零三年 千港元
扣除：		
按市價對其他投資進行估值		
所產之未變現虧損淨額	94,333	—
固定資產折舊	4,323	4,070
商譽攤銷／減值	4,391	74
無形資產攤銷／減值	2,637	2,402
職工成本	15,784	14,739
研究成本	12,177	8,374
計入：		
按市價對其他投資進行估值		
所產生之未變現收益淨額	—	213,571
確認負商譽為收入	537	800

4. 正終止業務

於二零零四年十一月二十三日，本集團與一名獨立第三者訂立一項臨時買賣協議，以總現金代價51,700,000港元出售一項位於香港柴灣利眾街18號之投資物業(「物業」)。此項出售已於二零零五年三月十日完成。

持有投資物業分項之營運業績於賬目中呈列為正終止業務。於二零零四年十二月三十一日及截至二零零四年十二月三十一日止年度之持有投資物業分項業績如下：

	二零零四年 千港元	二零零三年 千港元
營業額	3,875	4,320
銷售成本	—	—
毛利	3,875	4,320
其他收入	2	13
一般及行政開支	(1,761)	(1,802)
經營溢利	2,116	2,531
財務費用	(1,122)	(1,379)
除稅前溢利	994	1,152
稅項	(190)	(299)
年度溢利	804	853

## 5. 每股(虧損)／盈利

截至二零零四年十二月三十一日止年度之每股基本虧損乃根據年內股東應佔綜合虧損淨額約91,388,000港元(二零零三年：綜合溢利淨額216,712,000港元)及年內已發行股份336,587,142股(二零零三年：336,587,142股)計算。

由於每股虧損並無出現任何攤薄，故此並無呈列每股攤薄虧損。

## 業績

本集團於截至二零零四年十二月三十一日止年度取得約164,000,000港元營業額，去年則約為121,700,000港元。於截至二零零四年十二月三十一日止年度，股東應佔虧損淨額約為91,400,000港元，於截至二零零三年十二月三十一日止年度則錄得溢利淨額約216,700,000港元。

## 股息

董事不建議派發截至二零零四年十二月三十一日止年度之股息。

## 業務回顧

### 集成電路產品之設計、分銷及買賣以及提供相關代理服務

由於市場需求持續復甦，此業務分項於截至二零零四年十二月三十一日止年度錄得之營業額約為160,100,000港元，較截至二零零三年十二月三十一日止年度約117,400,000港元上升約36%。

於截至二零零四年十二月三十一日止年度，此項業務之毛利約為42,100,000港元，較截至二零零三年十二月三十一日止年度約35,600,000港元上升約18%。

鑑於能有效控制一般及行政成本，於截至二零零四年十二月三十一日止年度，此項業務之經營純利約為15,400,000港元，而截至二零零三年十二月三十一日止年度則約為5,600,000港元。

### 持有投資物業

於回顧年度位於香港之投資物業所產生之租金收入約為3,900,000港元(二零零三年：約4,300,000港元)。

於二零零四年十一月，本集團訂立一項臨時買賣協議，以現金代價51,700,000港元出售一項投資物業予一名獨立第三者。此項出售已於二零零五年三月完成。

### 投資控股

本集團持有於納斯達克上市之百慕達南茂科技股份有限公司(「百慕達南茂」)約4,000,000股股份。百慕達南茂為領先之半導體測試及組裝服務供應商，對象為台灣、日本及美國客戶。

於二零零四年十二月三十一日，百慕達南茂按市場報價計算之市值約為每股6.37美元，於二零零三年十二月三十一日則為每股9.39美元。股價波動導致本集團於回顧年度錄得未變現虧損約94,000,000港元。

## 流動資金及財務資源

於二零零四年十二月三十一日，本集團持有之現金及現金等值物合共約為59,100,000港元（二零零三年：約70,300,000港元）。

截至二零零四年十二月三十一日止年度，本集團錄得現金流出淨額約11,200,000港元，其中19,500,000港元為經營業務現金流出。

於二零零四年十二月三十一日，本集團之銀行貸款總額約為50,000,000港元（二零零三年：約54,200,000港元）。年結日後於二零零五年三月，本集團出售其於香港之投資物業並解除約30,500,000港元之相關按揭貸款。

## 負債比率

年內，本集團之財務費用約為1,200,000港元（二零零三年：約1,600,000港元）。

本集團之負債比率（即不包括股本及儲備與少數股東權益之負債總額對資產總值之百分比）約為22.1%（二零零三年：約19.7%）。

## 外匯風險

本集團於回顧年內之匯兌虧損約為1,500,000港元，主要產生於年結時評估所持有之外幣，以及在海外業務之賬目折算時所產生約2,800,000港元已計入匯兌儲備之匯兌調整。

管理層將審慎監管本集團之投資及借貸，以確保投資與借貸大致相配。

## 資本架構

於二零零四年十二月三十一日，本集團之股東資金總額約為256,100,000港元（二零零三年：約344,700,000港元）。股東應佔虧損淨額約91,400,000港元已在儲備扣除。年內並無發行或購回本公司之股份。

## 投資及資本資產

年內並無作出重大資本投資。固定資產及無形資產之添置總額約為1,600,000港元。

於二零零四年十二月三十一日，本集團之另一主要投資在納斯達克上市之百慕達南茂科技股份有限公司（「百慕達南茂」）之股價約每股6.37美元，而二零零三年十二月三十一日之股價則約每股9.39美元。因此項投資按市價計值，故錄得未變現虧損約94,000,000港元。百慕達南茂為領先之半導體測試及組裝服務供應商，主攻台灣、日本及美國客戶。根據百慕達南茂之最新近業績公佈，百慕達南茂截至二零零四年十二月三十一日止年度之未

經審核收入淨額約為53,000,000美元，而截至二零零四年十二月三十一日止年度則錄得每股盈利約0.84美元。二零零五年四月二十二日，百慕達南茂之市場報價約為6.7美元。管理層認為，百慕達南茂之股價並未完全反映其價值。根據百慕達南茂最近期之年報所披露，本公司之間接主要股東台灣茂矽電子股份有限公司持有百慕達南茂約44%股份。

於二零零四年十一月，本集團將一項香港投資物業以51,700,000港元之代價售予一名獨立之第三者。於年結後，此項出售已於二零零五年三月十日完成。由於該物業為工業大廈，故租金收入水平亦相對較低。由於預期香港利率趨升，管理層決定售出物業以償還約30,500,000港元之未償還按揭貸款。

因收購上海新茂半導體有限公司(其為本集團於中華人民共和國之營運分支)之少數股東權益產生之商譽餘額已予撇銷。於損益賬中撇銷之金額約為3,500,000港元。

## 抵押資產

本集團向銀行抵押位於香港之投資物業。有關貸款於二零零四年十二月三十一日之未償還金額約為30,500,000港元。此外，有關已抵押投資物業約2,200,000港元之租金及租金按金亦已抵押予銀行。

於年度結算後，該投資物業已出售及已支付按揭貸款。

## 分項資料

於回顧年度，台灣之業務佔本集團營業額約93% (二零零三年：約88%)，另佔本集團毛利約83% (二零零三年：約75%)，詳情載於財務報表附註2。

## 人力資源

由於本集團專注於集成電路產品設計，管理層深明掌握專業知識之資深員工乃本集團應付挑戰滿途的營商環境的寶貴夥伴，故本集團向能幹之僱員提供優厚之薪酬福利，當中包括基本薪金、花紅、公積金供款及醫療福利。本集團會每年根據市況及個別員工之表現檢討薪酬。

## 或然負債

於二零零四年十二月三十一日，除本公司就已動用之約30,500,000港元(二零零三年：約34,700,000港元)本集團長期銀行貸款而提供之公司擔保外，本集團並無其他重大或然負債。

## 未來計劃及展望

展望將來，本集團將繼續專注於設計及分銷集成電路之主要業務。

市場普遍預測半導體行業於來年將錄得溫和之單位數增長。集團相信，憑藉管理層與員工之努力，集團將可從容解決半導體行業未來之挑戰。

## 買賣或贖回本公司上市股份

本公司或其附屬公司於截至二零零四年十二月三十一日止年度概無買賣或贖回本公司任何上市股份。

## 核數委員會

經參考由香港會計師公會頒佈之「成立核數委員會指引」後，本公司已編撰並採納說明核數委員會之職權及職責之書面職權範圍。

核數委員會就本集團核數事宜擔任董事會與本公司核數師間之重要橋樑，亦會就本公司之內部及外部核數、內部監控及風險評估之效益作出檢討。核數委員會由三名獨立非執行董事組成，曾於本財政年度舉行兩次會議。

## 符合最佳應用守則

董事認為，除獨立非執行董事並無特定任期而須根據本公司之公司細則於股東週年大會輪值告退外，本公司於年報所述整個年度內一直遵守上市規則附錄14所載之最佳應用守則。

## 於香港聯合交易所有限公司網站披露資料

載有上市規則附錄16第45(1)段至45(3)段規定所有資料之詳細業績公佈將於稍後在聯交所網站公佈。

於本公佈日期，本公司之董事會由六名董事組成，其中三名為執行董事，包括司徒汝奐、葉稚雄及龐鴻諸君；其餘三名為獨立非執行董事，包括黃之強、馮載安及鄭鶴鳴諸君。

承董事會命  
主席  
司徒汝奐

香港，二零零五年四月二十五日

\* 僅供識別

請同時參閱本公佈於香港經濟日報刊登的內容。